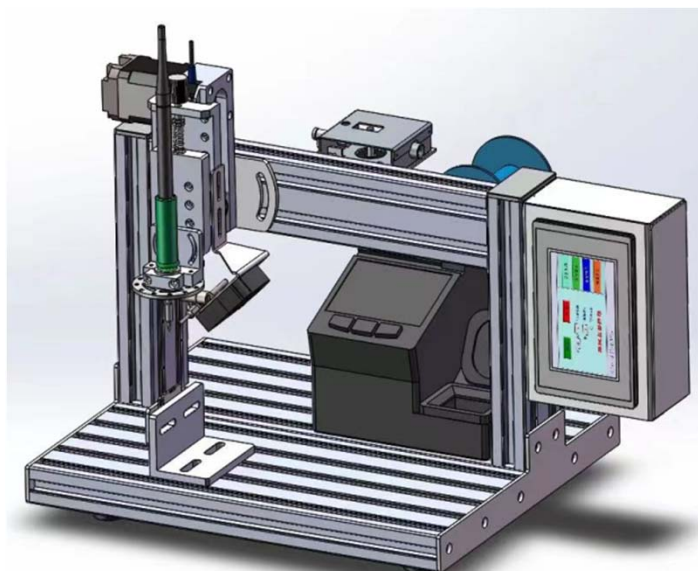




半自动焊锡机

■ 产品用途

FPC焊接、PCB焊接、航空插头焊接、线缆/排线焊接、连接器焊接

■ 产品特点

- 适配不同功率焊台和烙铁头，焊接各类型元器件
- 批量焊接，效率高，使用简便
- 选用JBC温控系统（可搭配JBC 700多种烙铁头）
- 脚踏板作业简便灵活，特别适合小批量多品种的产品焊接
- PLC+触控屏，稳定性高
- 可控制送锡长度、速度、时间
- 三段送锡功能（焊接前、焊接中、焊接后）
- 烙铁头预压缓冲功能，焊点零损伤
- 高分辨率电机控制焊头升降，速度调，使用可靠
- 焊烟收集排放（可选配过滤系统）

■ 产品规格

型号	品牌	功率	温度范围	温度精度	校准范围	定位精度	接地电阻	接地电压	电压	行程范围	尺寸
SXH-200	YCCAM	150W	90 ~ 450℃	1.5℃	±50℃	±0.05mm	<2 Ω	<2mV	AC 220V 50/60Hz	X300 × Y150 × Z50mm θ: 360°, R: 15°~90°	350×300×300mm
SXH-400	YCCAM	250W	90 ~ 500℃	1.5℃	±50℃	±0.05mm	<2 Ω	<2mV	AC 220V 50/60Hz	X300 × Y150 × Z50mm θ: 360°, R: 15°~90°	350×300×300mm